



第八届中国嵌入式技术大会

EMBEDDED TECHNOLOGY Conference China 2026

2026.8.25-27

深圳会展中心（福田）

All for **AI**, All for **GREEN**

为AI和双碳提供全栈技术与供应链支持



扫码了解更多信息

第23届

深圳国际电子展
暨嵌入式展

The 23rd Shenzhen International Electronics & Embedded Expo

大会背景 & 行业地位

国内最具影响力的嵌入式技术平台之一

立足中国本土嵌入式生态 连接全球技术趋势的年度工程师盛会

自2019年创办以来，中国嵌入式技术大会已成功举办七届，深度聚焦嵌入式系统、边缘智能、端侧AI、无线连接、操作系统、工业控制等关键技术方向，持续见证并推动产业的技术跃迁。

大会累计吸引来自全球30+国家、10,000+名开发者以及500+家产业链企业参与，形成国内最完整、最活跃的嵌入式生态圈层。

这里是技术趋势发布地、企业新品展示舞台，也是工程师学习交流与生态共建的年度主场。

7

成功举办7届2019-2025

30⁺

30+演讲嘉宾

技术生态覆盖

嵌入式硬件与平台 | 软件 / 操作系统 | 开发与测试工具 | 解决方案

30⁺

全球30+国家及地区覆盖

500⁺

500+产业链企业深度参与

1,300⁺

1,300+专业观众

大会亮点

五大热点技术议题



边缘智能与嵌入式AI技术



机器人关键技术



存储技术论坛



无线连接与边缘组网技术



工业嵌入式与能源管理

多大应用场景深度融合



工业自动化



新能源设备



汽车电子



机器人



医疗电子



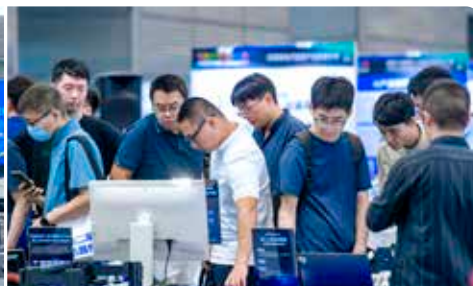
消费



AIoT

Kaifa Gala开发者/工程师嘉年华联动

KAIFA GALA



往届嘉宾 & 数据

往届大会规模达1,302人次，
覆盖嵌入式与端侧AI领域的核心开发者与技术负责人。

 **1,302**
往届大会规模人次



何小庆
大会主席
嵌入式系统联谊会秘书长



林金龙
大会专家委员
北京大学软件与微电子学院教授 华南理工大学计算机科学与工程学院副教授



毕盛
大会专家委员
华南理工大学计算机科学与工程学院副教授



黄音
Imagination Technologies
资深市场拓展经理



张一峰
ADI
中国区工业自动化行业市场经理



Liliya Wu
arm
Sr. Ecosystem Specialist



郑秀聪
MPS
战略客户现场应用工程师经理



李涛
RT-Thread
华南区商务总监



陈江杉
阿里巴巴达摩院
RISC-V产品总监



范子莹
安谋科技
资深嵌入式市场经理



胡参
成都华微电子科技股份有限公司
SoC研发中心主任、人工智能首席专家



黄晶晶
电子发烧友
执行主编



陈磊
东芯半导体股份有限公司
副总经理



魏璐
恩智浦半导体
大中华区高级市场经理



陈延凯
风河开物科技(上海)有限公司
高级现场应用工程师



杨康
高创传动科技开发(深圳)有限公司
产品企划高级经理



李大龙
高通技术公司
产品市场总监



刘吉平
航顺芯片
创始人、董事长、CEO



谢国琪
湖南大学 教授副院长
嵌入式计算省重点实验室主任



易达
火山引擎
RTC-AI硬件解决方案负责人



齐开泰
康盈半导体科技有限公司
副总经理



曹通
雷赛智能
市场副总监



刘涛
瑞萨电子
嵌入式处理器事业部高级经理



苏勇
瑞萨电子
嵌入式处理器事业部高级专家



沈清
瑞萨电子嵌入式处理器事业部
中国区市场总监



辛怀远
瑞迅科技
产品总监



雷江峰
上海灵动微电子股份有限公司
产品总监



王作鹏
深圳市江波龙电子股份有限公司
汽车市场总监



Edward Li
深圳顺络电子股份有限公司
区域FAE经理



唐瑞曦
深圳顺络电子股份有限公司
技术营销经理



吴红军
矽力杰半导体技术(杭州)有限公司
MCU市场总监



田仁俊
研华
嵌入式平台事业群产品经理



范增绪
长江存储
市场资深总监



杨晓蕾
浙江驰拓科技有限公司
技术研发部副总监

KAIFA GALA

开发者生态的爆发场

嵌入式技术 + 工程师嘉年华

双线融合 打造中国最专业嵌入式开发者场景

Kaifa Gala 2026开发者嘉年华,是中国2D+2B技术生态中极具影响力的工程师年度盛会。活动深度聚焦嵌入式、AI、物联网、工业电子等核心技术方向,集“Demo体验、开发板领取、工具链上手、技术论坛、工程师社群互动”于一体,打造大湾区最具参与度的硬核技术嘉年华。

Kaifa Gala 2026预计将吸引来自全国的万名工程师、百余家头部展商、千款前沿方案与数千个可现场上手的Demo,并迎来120+主流工程师社群全程共创。这将成为工程师体验新技术、企业触达核心开发者、生态伙伴深度交流的重要线下场景。



百家展商参展: MCU | SoC | AI 芯片 | 模组 | 工具链全覆盖



千款技术方案展示



数千个Demo现场上手



大厂开发板&工具链派发: 工程师“现场领不停”



多场技术论坛: 覆盖嵌入式 | AI | 机器人等主题



硬核拆解 + 工程师挑战赛



120+主流工程师社群矩阵

大会赞助方案

赞助类别	单项价格	铂金赞助	白银赞助	备注
大会演讲时段	¥ 28,000	✓	✓	25-30分钟/场
大会对外宣传 LOGO展示	¥ 10,000	✓	✓	
参会手册广告 内页	¥ 20,000	✓	✓	实际尺寸: 142x210mm 加出血: 148x216mm
品牌X展架1个	¥ 8,000	✓	✓	尺寸: 80x180cm
宣传资料 入大会宣传袋	¥ 20,000	✓	—	赞助商印刷提供
向参会观众发送 EDM直邮1次	¥ 10,000	✓	—	活动后3个月内使用, 提供HTML
原价		¥ 96,000	¥ 66,000	
套餐优惠价		¥ 58,000	¥ 38,000	

展位/赞助/演讲申请



0755-88311535 elexcon.sales@cetimes.com

